

---

---

環境調和材料研究会開催のご案内

主催:名古屋工業大学橋本研究室

共催:名古屋工業大学研究協力会

---

---

近年、様々な業界で省エネが強く叫ばれており、高温産業においても断熱技術の役割が益々重要となっている。高温産業における代表的な断熱技術としては、高气孔率なセラミックファイバーなどの施工が挙げられるが、高气孔率ゆえの輻射熱の遮熱性に乏しいことや化学的な浸食を受けやすいこと、加熱に伴う体積変化が大きいこと、といった弱点も多く存在するのが現状である。これら高温用断熱材の弱点を補うための表面処理技術を株式会社INUIでは扱っており、取締役の大野氏にその応用方法を実際の利用例を通して詳しく解説いただく。焼成や燃焼、熱処理を扱われる高温産業に関わる多くの皆様のご参加をお待ちしております。

記

日時:平成31年1月17日(木) 8時 50 分時より 10 時20分まで

場所:名古屋工業大学 2号館 0223室(Y 教室)

プログラム: 8:50~10:20:株式会社 INUI

取締役 大野大輔

講演「表面処理技術を用いた高温用断熱材の多機能化」

申込み〆切:平成31年1月17日(木) 当日受付可能

参加費:無料

参加申込み先: FAX または E-mail でお申込みください。

〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町名古屋工業大学

つくり領域生命・応用化学専攻橋本研究室

TEL 052-735-5281 FAX 052-735-5281

E-mail: samma.yasuko@nitech.ac.jp

※ 名古屋工業大学への案内地図および建物配置図は、<http://www.nitech.ac.jp/access/index.html> をご覧ください。

---

---

申込書

名古屋工業大学 橋本研究室宛

1月17日 の 環境調和材料研究会に参加します。

ご所属:

ご氏名:

メールアドレス:

お電話